TWO-DIMENSIONAL ELECTRON GAS FET

Patent number:

JP62086867

Publication date:

1987-04-21

Inventor:

HONJO KAZUHIKO

Applicant:

NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- International:

H01L29/778; H01L29/66; (IPC1-7): H01L29/80

- european:

H01L29/778E2

Application number:

JP19850229253 19851014

Priority number(s):

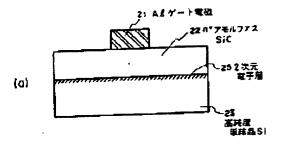
JP19850229253 19851014

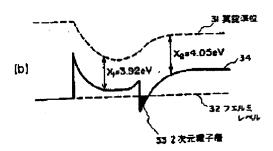
Abstract of JP62086867

PURPOSE:To simply obtain high speed twodimensional electron gas FET by bonding an n-type amorphous semiconductor to a single crystal semiconductor having large electron affinity, and forming a gate electrode on the

amorphous semiconductor.

CONSTITUTION:An n<+> type amorphous SiC film 22 is accumulated on a high purity single crystal Si, and an aluminum gate electrode 21 if further formed thereon. Since the electron affinity of the amorphous SiC is smaller than that of the single crystal Si, a twodimensional electron layer 33 is formed at the single crystal Si side. The sheet carrier density of the layer 33 is controlled by altering the potential of the gate electrode 21, and since the mobility of the electrons of the single crystal Si side is extremely high, high speed two-dimensional electron gas FET can be simply manufactured by using the Si crystal.





⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-86867

(i)Int_Cl_4 H 01 1 29/8 識別記号

庁内整理番号 B-8122-5F → 3公開 昭和62年(1987)4月21日

H 01 L 29/80

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

2次元電子ガスFET

②特 願 昭60-229253

和彦

20出 願 昭60(1985)10月14日

⑫発 明 者 本 城

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細書

1. 発明の名称 2次元電子ガスアピア

2. 特許請求の範囲

n型アモルファス半導体とこのアモルファス半 導体より電子親和力の大きい高純度あるいはp型 の単結晶半導体との接合界面の前記単結晶半導体 側に生ずる2次元電子ガス層のシートキャリア密 度を、前記n型アモルファス半導体表面側に設け たシェットキー金属ゲート電極又はp型アモルファス半導体ゲート電極の電位を変えることにより 制御することを特徴とする2次元電子ガスFET。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は異種半導体接合界面における2次元電子ガスを用いた電界効果トランジスタ(PBT) に関するものである。

(従来技術)

近年 A (Ga As / Ga As のように格子定数がほぼ等しく、電子親和力に差がある異種の半導体の接合界面に蓄積されるキャリア電子すなわち 2 次元電子ガスを利用した電界効果トランジスタ(FET)の開発が活発に行なわれている。従来の 2 次元電子ガスFETの構造およびパンド図を各々第 3 図(a), (b)に示す。

同図(a)に示されたように半絶緑性 GaAs 基板 4 の上にMBE法或いはMOCVD法等により高純 度 GaAs 層 3 n+AlGaAs 層 2 が成長されている。 これらの半導体層は全て単結晶である。n+AlGaAs 層 2 の表面側にはAllyート電極 1 が設けられてい る。このようなFBTのゲート電極直下のパンド 構造を(b)に示す。AlGaAs の電子親和力 x1と GaAs の電子親和力 x2の間には、

$x_1 < x_2$

の関係がある。このため伝導帯の底 1 2 は図示したように曲がり高純度 GaAs 層に 2 次元電子暦14が生ずる。 1 3 はフェルミレベルである。 2 次元

電子層14のシートキャリア密度はゲート電極1の電位を変えることにより制御する。

(発明が解決しようとする問題点)

従来の2次元電子ガスPBTは全ての半導体層 を単結晶で実現しているため、格子定数をほぼ合

子ガスFETが得られる。

(作用および実施例)

第1図(a),(b)は本発明の一実施例の2次元電子ガスFBTの断面構造図およびパンド構造図である。同図(a)において高純度単結晶8i上にa⁺アモルファス8iC22が堆積され、さらにその上にAdゲート電極が設けられている。同図(b)にはゲート電電下のパンド構造を示す。アモルファス8iCの電子親和力xiはCの含有量によって変化させることができるがおおむねxi=3.92eVである。このため

$-x_1 < x_2$

となり 2 次元電子層 3 3 が単結晶 8 i 側に生ずる。 すなわち n⁺ アモルファス 8 i 層は電子供給層とな り、電子は高純度単結晶 8 i 側を走行する。 このた め走行する電子は不純物散乱を殆ど受けない。 し たがってフォノン散乱を無くするために冷却すれ ば、値めて高い電子移動度が得られる。 2 次元電 子層 3 3 のシートキャリア密度はゲート電極の電 せるという意味においても化合物半導体を用いる 必要がありMBE、MOCVD等の複雑な装置を用 いて、結晶成長させなければならなかった。また、 一般に化合物半導体のプロセスは離かしいため、 再現性よくデバイスを実現することができなかった。

本発明の目的は前記欠点を除去し、MBE,MOCVD等を用いずに2次元電子ガスFETを実現し、さらに化合物単結晶半導体を用いずに特にSi結晶を用いて高速な2次元電子ガスFETを実現することにある。

(問題を解決するための手段)

本発明によれば n 型アモルファス半導体と、このアモルファス半導体より電子親和力の大きい高純あるいは p 型の単結晶半導体との接合界面の前配単結晶半導体側に生ずる 2 次元電子ガス層のシートキャリア密度を前記 n 型アモルファス半導体 タート電極の電位を変えり型アモルファス半導体ゲート電極の電位を変えることにより制御することを特徴とする 2 次元電

位を変えるととによって制御できる。

図において 3 2 はフェルミレベル、 3 4 は伝導 帯の底である。

このような本発明においては半導体へテロ接合を、単結晶半導体とアモルファス半導体とから構成するため格子整合に対する配慮は全く必要なく、Siのような単原子半導体を用いても高移動度な2次元電子ガスFBTを構成できるという大きな特徴を有する。FBT製造プロセスにおいてもMBB装置等を用いる必要がないため安価で大量に2次元電子ガスFBTを製造することができる。

第2図(a),(b)は本発明の第2の実施例の素子断面構造図およびパンド構造図を示すものでゲート電極がp⁺アモルファスSiC 51になっている他は第1図と全く同じである。この場合もp⁺アモルファスSiC 51の電位を変えることにより2次元電子ガス雇33のシートキャリア密度が制御される。この場合はp⁺アモルファスSiCのパンドギャァプ、フェルミレベルを各々Cの含有量、p⁺の 濃度を変えることにより、FBTのしきい値電圧を自由に

特開昭62-86867(3)

変えることができ、第1の実施例に比べて設計上 の自由度が大きいという特徴を有する。

(発明の効果)

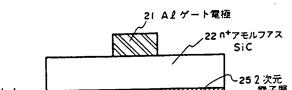
とのよりな本発明においては 2 次元電子ガス供 給層として¤+アモルファス半導体を用いるため、 プロセスが簡単になり、しかも単結晶層には化合 物半導体を用いる必要がないためSiを用いても2 次元電子ガスFETを実現できる。 このため 2 次 元電子ガスFETを安価で大量に製造でき、半導 体工学上大きな意義を有する。

4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図は本発明の実施例で第3図は従 来例である。各々の図において(a)は素子の断面構 造図、(b)はバンド構造図である。図において21 はAlゲート電極、51はp⁺アモルファス SiC 、 2 2 は n⁺SiC 、 2 3 は高純度単結晶Si である。

代理人 弁理士 内 原





l 🗵

